

炭酸ガス／半導体レーザー ハンズオンセミナー

臨床に直結。 レーザーとマイクロスコープを 併用した精細な治療

講師によるデモンストレーションを交えながらご説明いたします

臨床講演＋実習

2026
10 / 4 (日)
10:00～13:00

- 定員：8名
- 受講料：5,500円(税込) *材料代込み
内訳 受講料5,000円(税別)+消費税500円 10%対象
- 会場：株式会社ヨシダ 仙台営業所
(問合せ先) 宮城県仙台市青葉区木町通2-6-52
TEL:022-272-6353(担当:水野)
- 申込み：<https://x.gd/xu5FX>
上記URLまたは右記QRより
お申込みください。



お申込みQR

吉野 真弘 先生

COJI DENTAL OFFICE 院長
日本歯科大学附属病院 非常勤講師
日本歯内療法学会 専門医 代議員
ガイドライン委員会委員
日本歯科保存学会 認定医
AAE (米国歯内療法学会) 所属
日本顕微鏡歯科学会 所属



※豚頭骨を用いた実習時の写真

当院では、精密性と患者への負担軽減を目指して、マイクロスコープと炭酸ガスレーザー・半導体レーザーを併用して臨床を行っております。炭酸ガスレーザーと半導体レーザーの適切な使い分けとマイクロスコープの併用を通じて、拡大視野下におけるパーフォレーション部の止血や、焦点距離の異なるヘッドを活用した頬小帯の切除など、治療成果の最大化と患者ケアの質の向上を実現する方法を臨床ケーススタディに基づき紹介します。

■ 実習内容 〈白衣・マスク・グローブをご持参ください〉

□ 炭酸ガスレーザー

- 切開** 小帯切除・歯肉、息肉切除
- 蒸散** 軟組織疾患の治療過程における使用法
(歯周治療、口内炎、Dul)
- 凝固** 抜歯窩止血・マージンの止血

□ 半導体レーザー

- 歯肉整形
- ポケット内縁上皮の除去
- 根管内の処置